# FPGAの概要

2019年4月17日 伊藤 惇

## 項目

◆FPGA の特徴

◆FPGA が求められる背景

### ◆FPGA の特徴

FPGA: Field Programmable Gate Array

- ■必要に応じて機能の書き換えが可能である
- ■並列処理が得意である
- ■低消費電力である
- ■専門チップと比べて安価であり、CPUと比べると高価である

### ◆FPGA が求められる背景

- 微細化の限界
- ダークシリコン
- 集積回路
- 生産コストの問題



- メニーコア化
- 多層化

- **FPGA**
- 高い演算性能
- 低消費電力

### 微細化の限界

■Intelによる10nm製造の新CPU "Ice Lake"

- ■5nm未満では量子効果の影響が顕在化
  - → チップ間およびチップ内部に特性ばらつきが生じる
    - → 歩留まりの大幅な低下

## ダークシリコン

半導体技術 の発展

トランジスタ数の増加

消費電力と 発熱量の増加

ዪ働部分の制限

性能が上がらない

### 生産コストの増加

■工場の初期コストの増加

- ■需要と供給の不釣り合い
  - → 最小受注数の増加(供給過多)
    - → 需要の低下

### ◆FPGA が求められる背景

集積回路

- 微細化の限界
- ダークシリコン
- 生産コストの問題

• メニーコア化

技術開発

• 多層化

**FPGA** 

- 高い演算性能
- 低消費電力

### メニーコア化

- ■プロセッサのコア数を増やす手法
  - 多数のコアによる並列処理を得意とする
  - Intel® Xeon Phi™ Processor 7295 は72コア

### ■問題点

- 消費電力を抑えるためにクロック周波数を抑える必要がある。
- -コア数に限界がある
- •マルチスレッドプログラミングを必要とする

### 多層化

- ■集積回路を積み重ねる手法
  - ・面積をそのままに処理能力が向上する
  - •Micron Technology や Samsung による Hybrid Memory Cube 規格

### ■問題点

- ・排熱の問題
- 高度な技術を要するため、コストが高い

### ◆FPGA が求められる背景

- 微細化の限界
- ダークシリコン
- 集積回路
- 生産コストの問題



- メニーコア化
- 多層化

- **FPGA**
- 高い演算性能
- 低消費電力

### ◆FPGA の特徴

FPGA: Field Programmable Gate Array

- ■必要に応じて機能の書き換えが可能である
- ■並列処理が得意である
- ■低消費電力である
- ■専門チップと比べて安価であり、CPUと比べると高価である

## 参考文献

### [Intel の公式Twitterアカウントの投稿]

https://twitter.com/intelnews/status/872844756845379584

#### [半導体技術の現状について]

https://news.mynavi.jp/article/20190225-777028/

https://www.publickey1.jp/blog/16/qcon\_tokyo\_2016\_3.html

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1608/16/news063.html

https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/event/1161183.html

http://e-words.jp/w/%E6%AD%A9%E7%95%99%E3%81%BE%E3%82%8A.html

http://investors.micron.com/news-releases/news-release-details/haifuritsutomemorikiyufukonsoshiamudi2-shidaishiyangworirisu

### 参考文献

#### [半導体技術の現状について]

小野寺 秀俊(2013), "特性ばらつき概説(第4章:素子特性ばらつき,<特集>ディペンダブルVLSIシステム)", 日本信頼性学会誌 信頼性,35巻,8号,p.445-446

平本 俊郎,竹内 潔,西田 彰男 (2009), "MOSトランジスタのスケーリングに伴う特性ばらつき", 電子情報通信学会誌, 92巻, 6号, p. 416-426

J. Thomas Pawlowski (2011), "Hybrid memory cube (HMC)", 2011 IEEE Hot Chips 23 Symposium (HCS), pp. 1-24

### 参考文献

#### [FPGAについて]

http://www.oita-ct.ac.jp/seigyo/nishimura\_hp/pdf/2017sato.pdf

D. E. Van den Bout, J. N. Morris, D. Thomae, S. Labrozzi, S. Wingo and D. Hallman (1992),

"AnyBoard: an FPGA-based, reconfigurable system", vol. 9, no. 3, pp. 21-30